

PIANO EDITORIALE 2009/EDITORIAL PLAN 2009

N°MESE (N°ISSUE)	SEZIONE 'IN FOCUS' (FOCUS ON) Dossier: Punto della situazione sugli argomenti più attuali (<i>Feature article</i>) Mercati: Analisi di mercato supportata da Istituti di Ricerca (<i>Markets analysis provided by most dependable sources of information</i>) Vetrina: Novità di prodotto relative a un argomento specifico (<i>Latest products regarding a specific topic</i>) Tecnologia: Analisi delle tecnologie e degli scenari in atto nei settori trainanti (<i>Tech insight</i>)	SEZIONE 'ATTUALITÀ' (LATEST ON) Articoli dedicati a temi di particolare interesse (<i>The latest on specific topics</i>) Distribuzione: Sezione dedicata al mondo della distribuzione. Si approfondiscono i temi di maggiore attualità (<i>Section covering distribution strategies</i>) Interviste: Contatto diretto con le aziende (<i>Interview: direct contact with the companies</i>) La parola alle aziende: Contributi dalle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) Tavole Rotonde: Incontro con le aziende (<i>Round Table</i>)	EVENTI E INIZIATIVE SPECIALI (EVENTS AND SPECIAL INITIATIVES)
506 Gennaio January	<input type="checkbox"/> Mercati: Memorie non volatili (<i>NV memories</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Nanotecnologie (<i>Nanotechnologies</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: Microcontrollori (<i>Microcontrollers</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Display (<i>Displays</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	
507 1° Febbraio February	<input type="checkbox"/> Mercati: Componenti embedded (<i>Embedded components</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: LTE - 4G (<i>LTE - 4G</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda: Distribuzione (<i>Distribution</i>)	Real Time and Embedded Computing Conference , febbraio - Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA) ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies , 01-06/02, Cancun (MEX)
508 2° Febbraio February	<input type="checkbox"/> Mercati: Dispositivi wireless (<i>Wireless devices</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Mems (<i>MEMS</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: Connettori (<i>Connectors</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Sistemi operativi real time (<i>RTOS</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	MC⁴-Motion Control for , febbraio, (I) NI Days , febbraio, Milano
509 1° Marzo March	<input type="checkbox"/> Mercati: IC analogici (<i>Analog ICs</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Software Open Source (<i>Open source software</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Ottica e Fotonica (<i>Optics and photonics</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Strumentazione portatile (<i>Portable instruments</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	Real Time and Embedded Computing Conference , marzo, Dallas, Huston (TX-USA) Embedded World , 03-05/03, Norimberga (D) Smart Systems Integration , 10-11/03, Bruxelles (B) EMV , 10-12/03, Stoccarda (D) PCIM China , 17-19/03, Shanghai (PRC)
510 2° Marzo March	<input type="checkbox"/> Mercati: IC digitali (<i>Digital ICs</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Localizzazione satellitare (<i>Localisation by satellite</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: Multimetri (<i>Multimeters</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Amplificatori operazionali (<i>Op Amps</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	
511 1° Aprile April	<input type="checkbox"/> Mercati: Logiche programmabili (<i>Programmable logics</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Energie rinnovabili (<i>Renewable sources</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Radiodiffusione digitale - DRM - digital radio mondiale (<i>DRM, Digital Radio Mondial</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda: Strumentazione (<i>T&M</i>)	Embedded Systems Conference - Silicon Valley , 14-18/04, San Jose (CA-USA) Display , 15-17/04, Tokyo (J) Hannover Messe , 20-24/04, Hannover (D) DATE , 20-24/04, Nizza (F)
512 2° Aprile April	<input type="checkbox"/> Mercati: Microprocessori (<i>Microprocessors</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Domotica o home automation (<i>Home automation</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Bus seriali per auto (<i>Automotive serial buses</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Strumentazione modular (<i>Modular instrumentation</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	

513 1° Maggio May	<input type="checkbox"/> Mercati: Mems (<i>MEMS</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Fotovoltaico (<i>Photovoltaics</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Sistemi di sviluppo (<i>Development tools</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	SMT Hybrid Packaging , 05-07/05, Norimberga (D) PCIM Europe , 12-14/05, Norimberga (D)
514 2° Maggio May	<input type="checkbox"/> Mercati: SOC system on chip (<i>SOC</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Tecnologie per la telematica, la navigazione satellitare e il posizionamento indoor (<i>Telematics, navigation by satellite and indoor localisation</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Memorie non volatili (<i>NV memories</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda : Wireless (<i>Wireless</i>)	
515 1° Giugno June	<input type="checkbox"/> Mercati: Power IC (<i>Power ICs</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Produzione/CEM - contract electronic manufacturer (<i>Contract Manufacturing</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Wimedia/wireless USB(Wusb) (<i>Wimedia, Wireless USB</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Nanotecnologie (<i>Nanotechnologies</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	Laser World of Photonics , 15-18/06, Monaco (D) European Automotive Components Expo 16-18/06, Stoccarda (D)
516 2° Giugno June	<input type="checkbox"/> Mercati: Asic (<i>ASIC</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Elettrodomestici (<i>Home appliances</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Batterie e caricabatterie (<i>Batteries and chargers</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Aerospaziale (<i>Aerospace and defence</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	VforM-Vision for Manufacturing , giugno, (I)
517 Luglio/Agosto July/August	<input type="checkbox"/> Mercati: Passivi (<i>Passive components</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Biomedicale (<i>Medical devices</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Transistor (<i>Transistors</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Microprocessori (<i>Microprocessors</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	NI Week , agosto, Austin (TX-USA)
518 1° Settembre September	<input type="checkbox"/> Mercati: T&M (<i>T&M</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: Software EDA - Electronic Design Automation (<i>EDA</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda : PC industriali (<i>Industrial PCs</i>)	Embedded System Conference , settembre, Boston (MA-USA) Nanoforum , settembre, Milano (I)
519 2° Settembre September	<input type="checkbox"/> Mercati: EDA (<i>EDA</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Comunicazioni wireless (<i>Wireless comms</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: ATE (<i>ATE</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Power management (<i>Power Management</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	C²-Control & Communication , settembre, (I)
520 1° Ottobre October	<input type="checkbox"/> Mercati: WiMax (<i>WiMax</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Sicurezza (<i>Security</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Relè allo stato solido (<i>Solid state relays</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Memorie innovative (<i>Innovative memories</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	Semicon Europe , 06-08/10, Stoccarda (D) SAME , 07-08/10, Sophia Antipolis (F)
521 2° Ottobre October	<input type="checkbox"/> Mercati: Componenti discreti (transistor, diodi... (<i>Discrete components: transistors, diodes, ..</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Led ad alta efficienza (<i>High efficiency LEDs</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda : Applicazioni embedded (<i>Embedded applications</i>)	
522 1° Novembre November	<input type="checkbox"/> Mercati: DSP (<i>DSP</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Elettronica su rotaia (<i>Electronics for railways</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologia: Sistemi di saldatura (<i>Soldering</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Sensori (<i>Sensors</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	Productronica , 10-13/11, Monaco (D) SPS/IPC/Driver , 24-26/11, Norimberga (D)
523 2° Novembre November	<input type="checkbox"/> Mercati: M2M (<i>M2M</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Broadcasting (<i>Broadcasting</i>) <input type="checkbox"/> Tecnologie: Boundary scan (<i>Boundary scan</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> Intervista: Banda larga (<i>Broadband technologies</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>)	Focus Embedded , novembre, (I)
524 Dicembre December	<input type="checkbox"/> Mercati: Optoelettronica (<i>Optoelectronics</i>) <input type="checkbox"/> Dossier: Elettronica per la difesa (<i>Defence electronics</i>) <input type="checkbox"/> Vetrina: Arredi e attrezzature da laboratorio (banchi di lavoro) (<i>Workbenches and repair tools</i>)	<input type="checkbox"/> Distribuzione: L'opinione (<i>Distribution: Point of View</i>) <input type="checkbox"/> La parola alle aziende (<i>Companies' contributed articles</i>) <input type="checkbox"/> Tavola Rotonda : Elettronica di potenza (<i>Power electronics</i>)	

SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO/PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS

AZIENDA/COMPANY		PERSONA/CONTACT	
VIA/STREET			N°
CAP/POST CODE	CITTA' (PROV.)/CITY(DISTRICT)		
TEL.	FAX	E-mail	Grazie per la collaborazione/Thank-you for your collaboration

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarVi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato. N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni.
The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted.